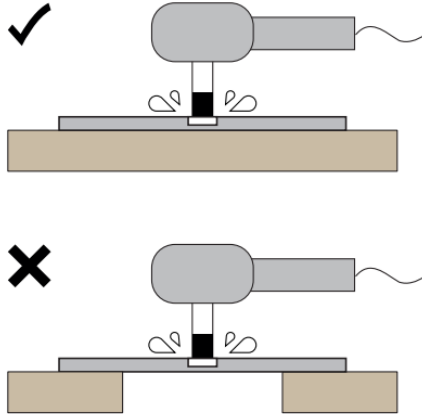
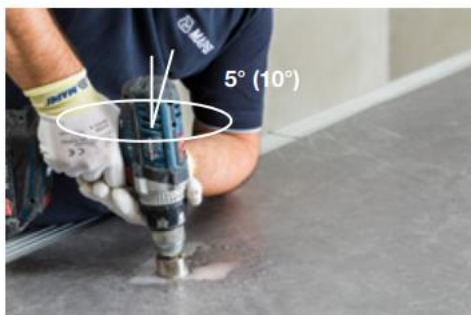


DRILLING DEKTON ON SITE

It is possible to make punctual drilling on-site using a portable drilling machine with water supply. The drilling should be done on a continuous support of lower density than Dekton® (for example, wood) and on the visible face of the panel to avoid possible chipping.



Use a dry or wet diamond cutter to make round holes. Place the tile on the work surface and mark the position where the hole is to made. Start making the hole with the cutting head placed at an angle with respect to the tile so that it cuts through it more accurately. Once the cutting head has started to make the hole, press down and apply a small circular movement. Keep the cutting area wet if using the wet method or remove all the resulting dust during the drilling operation if using the dry method.



Boring av DEKTON plate

Det er mulig å utføre punktlig boring på stedet ved hjelp av en bærbar boremaskin med vannforsyning. Boringen bør gjøres på en kontinuerlig støtte med lavere tetthet enn Dekton (for eksempel tre) og på den synlige overflaten av panelet for å unngå mulig flising.

Bruk en tør eller våt diamantkutter for å lage runde hull. Plasser Dekton platen på arbeidsflaten og marker posisjonen der hullet skal lages. Begynn å lage hullet med skjærehodet plassert i en vinkel i forhold til platen slik at den skjærer gjennom den mer nøyaktig. Når skjærehodet har begynt å lage hull, trykk ned og påfør en liten sirkulær bevegelse. Hold skjæreområdet vått hvis du bruker den våte metoden, eller fjern alt det resulterende støvet under boreoperasjonen hvis du bruker den tørre metoden.